

111.05.03 課程及選課輔導委員會會議通過；111.05.06 系所務會議通過

111.05.20 工學院課程委員會會議通過

111.06.06 校課程發展委員會會議通過；111.06.06 教務會議通過

正修科技大學 產學攜手班 進修部四技電子工程系記憶體封測及模組 111 學年度入學新生課程標準

說明：1.畢業總學分至少為 128 學分

必修 79 學分[含通識基礎必修 8 學分，專業必修 71 學分]

選修 49 學分[含通識博雅選修 8 學分，專業選修 41 學分](跨系選修至多 10 學分)

2.工廠實習(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)係在業界實習的課程。

一年級上學期				一年級下學期			
科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數	科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數
通識基礎必修	903016	國文(一)	2/2	通識基礎必修	903017	國文(二)	2/2
通識基礎必修	903018	英文(一)	2/2	通識基礎必修	903019	英文(二)	2/2
通識博雅選修	903DZ1	運動與體適能(生命)	2/2	通識博雅選修	903BZ1	職場倫理與文化(社會)	2/2
專業必修	903B32	電子電路	3/3	專業必修	903B34	電子儀表學	3/3
專業必修	903B33	數位邏輯	3/3	專業必修	903B35	積體電路實習	△ 3/3
專業必修	903B23	工廠實習(一)	△ 4/4	專業必修	903B24	工廠實習(二)	△ 4/4
本學期預定開課 16 學分 16 小時				本學期預定開課 16 學分 16 小時			
二年級上學期				二年級下學期			
科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數	科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數
通識博雅選修	903CZ3	科技英文(自然)	2/2	專業必修	903B38	品質管理	3/3
通識博雅選修	903AZ2	設計與創作(人文)	2/2	專業必修	903B39	電子構裝技術概論	3/3
專業必修	903B36	程式設計	*△3/3	專業必修	903B40	電路板產業技術(一)	3/3
專業必修	903B37	數位積體電路實習	△ 3/3	專業必修	903B26	工廠實習(四)	△ 4/4
專業必修	903B25	工廠實習(三)	△ 4/4	專業選修	903P64	智慧手機程式設計	*△3/3
專業選修	903P63	生涯輔導	2/2				
本學期預定開課 16 學分 16 小時				本學期預定開課 16 學分 16 小時			
三年級上學期				三年級下學期			
科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數	科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數
專業必修	903B41	嵌入式系統概論	△ 3/3	專業必修	903G02	半導體製程技術	3/3
專業必修	903B42	電路板產業技術(二)	3/3	專業必修	903B43	電路板製造技術(一)	3/3
專業必修	903B27	工廠實習(五)	△ 4/4	專業必修	903B28	工廠實習(六)	△ 4/4
專業選修	903P65	電子元件與材料	3/3	專業選修	903P67	電路設計與佈局實習	△ 3/3
專業選修	903P66	被動元件概論	3/3	專業選修	903P68	可程式控制實習	△ 3/3
本學期預定開課 16 學分 16 小時				本學期預定開課 16 學分 16 小時			
四年級上學期				四年級下學期			
科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數	科目類別	科目代碼	科目名稱	學分/時數
專業必修	903B29	工廠實習(七)	△ 4/4	專業必修	903B30	工廠實習(八)	△ 4/4
專業選修	903P69	電路板製造技術(二)	3/3	專業選修	903P73	物聯網應用實務	△ 3/3
專業選修	903U16	半導體封裝技術	3/3	專業選修	903P74	半導體封裝模擬實習	△ 3/3
專業選修	903P70	被動元件製程技術	3/3	專業選修	903P75	電腦輔助製圖	*△3/3
專業選修	903P71	電磁干擾實務與應用	3/3	專業選修	903P76	測試設備概論	3/3
專業選修	903P72	測試導論	3/3	專業選修	903P77	專案管理	3/3
本學期預定開課 16 學分 16 小時				本學期預定開課 16 學分 16 小時			

備註：△表實習(驗)課程、*表上機課程。